

# بهینه‌سازی و افزایش پهنای باند پیوننده<sup>۱</sup> خط شاخه‌ای<sup>۲</sup> موجبری مجتمع‌شده در زیرلایه<sup>۳</sup> به روش حداقل مربعات

همایون عریضی<sup>۱</sup> ام‌البنین سلامی کناری<sup>۲</sup> محمدمین چایچی‌زاده<sup>۳</sup>

۱- استاد- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران- ایران

[h\\_oraizi@iust.ac.ir](mailto:h_oraizi@iust.ac.ir)

۲- دانش‌آموخته- کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران- ایران

[o.salami.1985@yahoo.com](mailto:o.salami.1985@yahoo.com)

۳- دانش‌آموخته- کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران- ایران

[aminchaichizade@yahoo.com](mailto:aminchaichizade@yahoo.com)

**چکیده:** پیوننده‌های جهتی، عناصر غیر فعالی هستند که برای تقسیم یا ترکیب توان در مدارهای میکروویو و موج میلیمتری و تراهرتز کاربرد زیادی دارند. با استفاده از تکنیک موجبر مجتمع‌شده در زیرلایه، این قطعه میکروویو به صورت هم‌زمان از بسیاری ویژگی‌های خوب مدارهای چاپی و موجبر مستطیلی از قبیل هزینه کم، سایز کوچک و تلفات انتقالی و تلفات تشعشی بسیار کم برخوردار خواهد شد. در این مقاله سه نمونه پیوننده خط شاخه‌ای با استفاده از تکنیک موجبر مجتمع‌شده در زیرلایه طراحی و برای افزایش پهنای باند فرکانسی آن از روش چندبخشی‌سازی بهره گرفته شده‌است. برای بهینه‌سازی تحلیل مداری از روش حداقل مربعات استفاده و در تمام مراحل طراحی پیوننده بصورت نامتقارن و مقدار پیوند دلخواه در نظر گرفته شده‌است. سپس نتایج حاصل از تحلیل مداری با نتایج تحلیل تمام موج مقایسه شده‌است و یک نمونه پیوننده دو بخشی ۳dB برای کاربرد در باند Ku طراحی و ساخته شده‌است. مشاهده می‌شود که تطابق خوبی بین نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی وجود دارد.

**کلمات کلیدی:** پیوننده، چندبخشی، موجبر مجتمع‌شده در زیرلایه، روش حداقل مربعات، گرادیان مزدوج.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

تاریخ پذیرش مشروط: ۱۳۹۲/۹/۱۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۷/۲۶

نام نویسنده‌ی مسئول: دکتر همایون عریضی

نشانی نویسنده‌ی مسئول: ایران - تهران - نارمک - خیابان رسالت - خیابان هنگام - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده‌ی برق

چندبخشی و افزایش شاخه‌های آن است [۶]. به همین دلیل تحلیل‌ها به طور کلی با N شاخه انجام شده‌است و ساختار با روش حداقل مربعات بهینه شده است.

## ۲- تئوری

در ساختار SIW با استفاده از صفحه‌های فلزی بالایی و پایینی و دو ردیف متوالی میله‌های فلزی، چهار دیواره فلزی مشابه چهار دیواره موجبر مستطیلی تشکیل می‌گردد. بنابراین رفتار موج در SIW مشابه رفتار آن در موجبر مستطیلی می‌باشد. به همین دلیل تلاش‌های بسیاری برای مدل کردن SIW با موجبر مستطیلی انجام شده‌است تا بتوان به سادگی انواع ساختارهای مایکروویوی را بر اساس این خط انتقال طراحی و بررسی کرد. بنابراین روابط متعددی با استفاده از روش‌های مختلف از قبیل روش‌های عددی، برای مطابقت مشخصه‌های انتشارموج در SIW با موجبر مستطیلی بیان شده‌است. در این مقاله از مدل ارائه شده در سال ۲۰۰۸ در مرجع [۷] استفاده شده‌است.

ابتدا طراحی با استفاده از خطوط انتقال موجبری انجام و محاسبات با استفاده از روابط موجود برای امپدانس، ضریب انتشار موج و تضعیف حاصل از هادی‌ها و دی‌الکتریک در موجبر مستطیلی انجام می‌گیرد. بعد از انجام طراحی و دستیابی به مقادیر بهینه برای عرض خطوط موجبری، عرض معادل SIW هر خط از رابطه (۱) محاسبه می‌شود [۷]:

$$a' = \frac{2a}{\pi} \cot^{-1} \left( \frac{\pi W}{4a} \ln \frac{W}{4r} \right) \quad (1)$$

که در آن  $a'$  عرض SIW، W فاصله بین دو حفره متوالی، r شعاع حفره و a عرض موجبر معادل است.

## ۲-۱- تحلیل مداری پیونده خط شاخه‌ای SIW

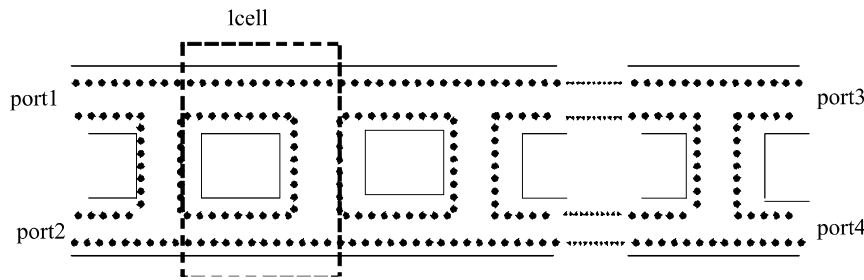
در شکل (۱) پیونده خط شاخه‌ای SIW با n بخش نشان داده شده‌است. برای تحلیل مداری، ساختار به سلول‌هایی تقسیم می‌شود که به طور متوالی تکرار می‌شوند و مدار معادل هر سلول را می‌توان به دست آورد.

به این ترتیب به سادگی می‌توان در هر مرحله افزایش شاخه جدید، با ضرب ماتریس انتقال سلول جدید در ماتریس کل، ساختار را تحلیل نمود. همان‌طور که در شکل (۲) نشان داده شده، ساختار هر سلول به شبکه‌های افقی و عمودی ۴ دهانه‌ای تقسیم شده است.

یکی از پرکاربردترین خطوط انتقال در مایکروویو، ریزنوارک<sup>۴</sup> می‌باشد. به دلیل ویژگی‌های خوب مثل مقطع عرضی کوچک، تلفات محدود و هزینه کم، مدارهای مایکرواستریپ، در حال حاضر انتخاب اصلی برای مدارهای مجتمع مایکروویو و میلیمتری می‌باشند. اما یکی از ضعف‌های بزرگ آن‌ها عدم دستیابی به امپدانس‌های مشخصه بالا، به دلیل کوچک شدن بیش از حد عرض خط در امپدانس‌های بالا و بنابراین عدم قابلیت ساخت است. حساسیت به تداخل ایجاد شده از تابش سایر عناصر غیرفعال و فعال که روی زیرلایه مشترک هستند، نیز یکی دیگر از مشکلات این نوع خط انتقال می‌باشد. همچنین عناصر موجبر مستطیلی و موجبر دایروی، به دلیل مزایای مهم‌شان مانند تلفات کم، ضریب کیفیت<sup>۵</sup> بالا، تحمل قدرت توان<sup>۶</sup> بالا و حفاظ الکترومغناطیسی بطور وسیعی در سیستم‌های ارتباطی مایکروویو و میلیمتری کاربرد دارند. اما به دلیل حجم و هزینه‌ی زیاد، مشکلات ساخت و ساختار غیرمسطح، برای مجتمع شدن در مدارهای مجتمع میلیمتری و مایکروویو، مناسب نیستند.

فناوری موجبر مجتمع شده در زیرلایه (SIW) که عضوی از خانواده مدارهای مجتمع شده در زیرلایه است، زیرلایه مسطح را با آرایه‌هایی از حفره‌های فلزی ترکیب کرده و یک موجبر فلزی ارائه می‌کند. فناوری SIW، ساخت مدارهای مجتمع مایکروویو و میلیمتری را با درجه‌ی فشردگی بالا و هزینه کم امکان‌پذیر می‌کند، در حالی که دارای مشخصات خوب موجبرهای مستطیلی نیز می‌باشد.

همان‌طور که بیان شد عناصر غیرفعال متعددی با استفاده از SIW قابل ساخت می‌باشند که یکی از این عناصر پیونده‌های جهتی است. پیونده‌های جهتی انواع مختلفی دارند، از قبیل پیونده‌های خط پیونیده<sup>۷</sup>، چند روزه<sup>۸</sup>، خط شاخه‌ای، دورگه حلقوی<sup>۹</sup> و .... پیونده‌های زیادی با استفاده از خطوط SIW بررسی، طراحی و ساخته شده‌اند، در بعضی از آن‌ها از پیوند روزه (شکاف) استفاده شده‌است [۳-۱] و یا به دلیل هم‌پوشانی میدان‌های الکترومغناطیسی، پیوند بین آن‌ها انجام می‌گیرد [۴]. علاوه بر ساختارهای مذکور، در سال ۲۰۱۰ یک پیونده خط شاخه‌ای با استفاده از خطوط SIW طراحی و به دو روش مداری و تمام موج با نرم‌افزار شبیه ساز HFSS تحلیل شده‌است [۵]. هدف اصلی در این مقاله مدل‌سازی مداری پیونده خط شاخه‌ای SIW و افزایش پهنای باند آن با استفاده از ساختار



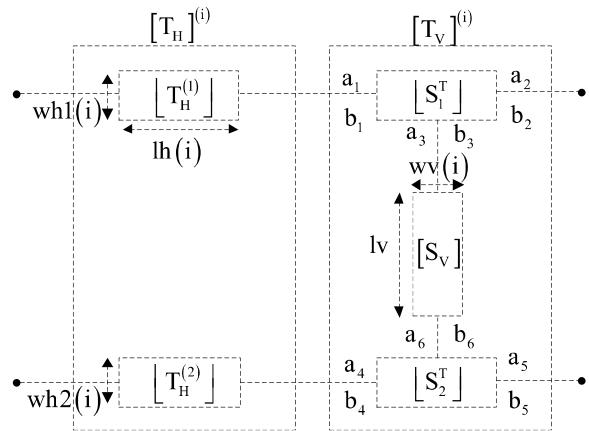
شکل (۱): پیونده خط شاخه‌ای SIW با n بخش

برای محاسبه ماتریس پراکندگی تقاطع T نامتقارن آن را به دو بلوک پیوندگاه T متقارن و ناپیوستگی در عرض موجبر تفکیک کرده و مدار معادل هر یک به دست آورده می‌شود [۸]. برای محاسبه ماتریس پراکندگی پیوندگاه T متقارن صفحه H از مدار معادل مرجع [۹] استفاده شده‌است. مدار معادل این ساختار مدار موازی است، زیرا در روش استخراج این مدار معادل، ماتریس ادمیتانس به کار برده شده‌است. با فرض انتشار مود اصلی ( $TE_{10}$ ) در ساختار و صرف‌نظر از مدهای مرتبه بالاتر، اندازه ادمیتانس‌های معادل برای ساختار یافت می‌شود. با استفاده از مقادیر بدست آمده برای ادمیتانس‌های معادل، ماتریس ادمیتانس ساختار بدست می‌آید و سپس ماتریس ادمیتانس به ماتریس پراکندگی تبدیل می‌شود. ماتریس پراکندگی ناپیوستگی تغییر در عرض موجبر با استفاده از تطبیق مودها به دست می‌آید [۸]. سپس ماتریس‌های پراکندگی دوبلوک را، که در یک دهانه مشترک هستند، با یکدیگر ترکیب کرده و ماتریس پراکندگی پیوندگاه T نامتقارن محاسبه می‌شود. روابط مربوط به نحوه محاسبه ماتریس پراکندگی پیوندگاه T نامتقارن به طور مفصل در پیوست آورده شده‌است.

با شماره‌گذاری صحیح دهانه‌ها و جابه‌جائی سطر و ستون مربوط به دهانه‌های ۲ و ۴ در ماتریس پراکندگی رابطه (۱۲) که در بخش ضمیمه آورده شده‌است، ماتریس پراکندگی شبکه‌ی ۴ دهانه‌ای عمودی با شماره‌گذاری صحیح دهانه‌ها به صورت رابطه (۳) به دست می‌آید.

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = [S] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

نحوه محاسبه ماتریس [S] در رابطه (۴) آورده شده‌است. حال می‌توان ماتریس انتقال شبکه را به دست آورد. به این منظور ابتدا ماتریس پراکندگی به ماتریس امپدانس و سپس ماتریس امپدانس به ماتریس انتقال تبدیل خواهد شد. حال که ماتریس‌های انتقال شبکه‌های افقی و عمودی محاسبه شد، با ضرب دو ماتریس  $[T_H]^{(i)}$  و  $[T_V]^{(i)}$  ماتریس انتقال



شکل (۲): مدار معادل هر سلول به همراه ابعاد فیزیکی

ابتدا برای هر یک از دو شبکه افقی و عمودی ماتریس انتقال را به دست آورده، سپس با ضرب دو ماتریس انتقال در یکدیگر، ماتریس انتقال معادل یک سلول به دست می‌آید. با توجه به شکل (۲) شبکه افقی از دو خط SIW موازی تشکیل شده‌است که با هم یک شبکه ۴ دهانه‌ای به وجود می‌آورند. ماتریس انتقال شبکه ۴ دهانه‌ای از درایه‌های ماتریس انتقال دو دهانه‌ای هر یک از خطوط انتقال SIW به دست می‌آید. به این ترتیب ماتریس انتقال شبکه ۴ دهانه‌ای افقی،  $[T_H]_{4 \times 4}$  به صورت رابطه (۲) می‌باشد:

$$[T_H]_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} t_{H,11}^1 & 0 & t_{H,12}^1 & 0 \\ 0 & t_{H,11}^2 & 0 & t_{H,12}^2 \\ t_{H,21}^1 & 0 & t_{H,22}^1 & 0 \\ 0 & t_{H,21}^2 & 0 & t_{H,22}^2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

که درایه سطر iام و ستون jام از ماتریس انتقال  $t_{H,ij}^k$  ام افقی است.

همان‌طور که در شکل (۲) نشان داده شده‌است، شبکه عمودی از دو پیوندگاه T و یک خط انتقال تشکیل شده‌است. مشاهده می‌شود که دهانه ۳ پیوندگاه T اول و دهانه ۱ خط انتقال و همچنین دهانه ۳ پیوندگاه T دوم و دهانه ۲ خط انتقال مشترک هستند. بنابراین با ترکیب ماتریس‌های پراکندگی  $3 \times 3$  دو تقاطع T و ماتریس پراکندگی  $2 \times 2$  خط انتقال، می‌توان ماتریس پراکندگی  $4 \times 4$  شبکه عمودی را به دست آورد.

$$[S] = (1/E) \times \begin{bmatrix} S_{11} + S_{13}(S_{21}S_{13} - DS_{13}S_{33}) & S_{12} + S_{13}(S_{21}S_{13} - DS_{13}S_{33}) & S_{13}S_{22}S_{33} & S_{13}S_{21}S_{33} \\ S_{12} + S_{13}(S_{21}S_{13} - DS_{13}S_{33}) & S_{22} + S_{13}(S_{21}S_{13} - DS_{13}S_{33}) & S_{23}S_{22}S_{33} & S_{23}S_{21}S_{33} \\ S_{33}S_{22}S_{13} & S_{33}S_{21}S_{13} & S_{31} + S_{33}(S_{22}S_{33} - DS_{13}S_{33}) & S_{31} + S_{33}(S_{22}S_{33} - DS_{13}S_{33}) \\ S_{33}S_{22}S_{13} & S_{33}S_{21}S_{13} & S_{32} + S_{33}(S_{22}S_{33} - DS_{13}S_{33}) & S_{32} + S_{33}(S_{22}S_{33} - DS_{13}S_{33}) \end{bmatrix} \quad (4)$$

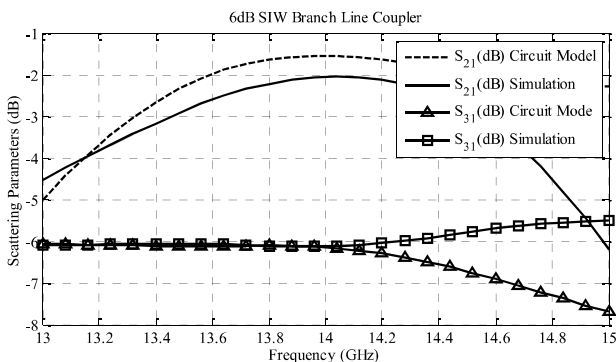
## ۲-۱- پیونده تک بخشی ۶dB

بیشترین اندازه پیوند قابل دستیابی در پیونده خط شاخه‌ای تک‌بخشی ۵dB است. در این قسمت با روش حداقل مربعات یک پیونده خط شاخه‌ای تک‌بخشی ۶dB طراحی شده‌است. مشخصات و ابعاد فیزیکی به دست آمده از این روش در جدول (۱) آورده شده‌است.

جدول (۱): مشخصات و ابعاد فیزیکی پیونده تک بخشی ۶dB

N=2, K=101, $f_1=13.5(\text{GHz})$ , $f_u=14.5(\text{GHz})$ , $\epsilon_r=3.55$ , $h=0.78(\text{mm})$ , C=6(dB)			
مقدار تابع خط قبل از بهینه‌سازی: 100.3317			
مقدار تابع خط بعد از بهینه‌سازی: 9.8093			
wh1(1)	9.8331(mm)	Z0h1(1)	40.5522 $\Omega$
wh1(2)	8.5486(mm)	Z0h1(2)	51.7903 $\Omega$
wh1(3)	9.8331(mm)	Z0h1(3)	40.5522 $\Omega$
wv(1)	11.0223(mm)	Z0v(1)	33.9962 $\Omega$
wv(2)	10.682(mm)	Z0v(2)	35.5543 $\Omega$
wh2(1)	9.8331(mm)	Z0h2(1)	40.5522 $\Omega$
wh2(2)	8.5486(mm)	Z0h2(2)	51.7903 $\Omega$
wh2(3)	9.8331(mm)	Z0h2(3)	40.5522 $\Omega$
lh(1)	0.2(mm)		
lh(2)	11.3091(mm)		
lh(3)	0.2(mm)		
lv	5.5327(mm)		

نتایج شبیه‌سازی روش مدار معادل با نرم‌افزار MATLAB به همراه نتایج روش حل تمام موج با نرم‌افزار HFSS در شکل-های (۳) و (۴) برای مقایسه آورده شده‌است. ملاحظه می‌گردد که در پهنای باند حدود ۱۲٪ اندازه پیوند با ۵dB/تولانس، برابر ۶dB و مقدار سمت‌گرایی و تلفات بازگشتی کمتر از ۱۰dB است.



شکل (۳): پارامترهای  $S_{21}$  و  $S_{31}$  پیونده ۶dB بر حسب فرکانس

هرسلول به دست می‌آید و با ضرب ماتریس انتقال سلول‌های متوالی، ماتریس انتقال کل از رابطه (۵) محاسبه می‌شود.

$$[T] = [T_H]^{(1)} \times [T_V]^{(1)} \times [T_H]^{(2)} \times [T_V]^{(2)} \times \dots \times [T_H]^{(n)} \times [T_V]^{(n)} \times [T_H]^{(n+1)} \quad (5)$$

برای محاسبه تابع خطای روش حداقل مربعات نیاز به مقادیر ماتریس پراکندگی می‌باشد. بنابراین برای محاسبه ماتریس پراکندگی ابتدا بایستی ماتریس انتقال را به ماتریس امیدانس و سپس ماتریس امیدانس را به ماتریس پراکندگی تبدیل کرد.

حال تابع خطا با استفاده از روش حداقل مربعات را به صورت رابطه (۶) ساخته می‌شود.

$$\text{error} = \sum_K \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 w_{K,ij} (S_{K,ij} - G_{K,ij})^2 \quad (6)$$

در رابطه (۶)،  $S_{K,ij}$  نشان دهنده پارامترهای پراکندگی است و تابع طول و عرض خطوط انتقال به کار رفته در ساختار مقسم توان است.  $G_{K,ij}$  نشان دهنده مقادیر مطلوب برای  $S_{K,ij}$  است که هدف دستیابی به آن‌ها است. ضرایب  $w_{K,ij}$  وزن در بهینه‌سازی است. در این روش بازه فرکانسی مورد نظر به  $K$  قسمت تقسیم و در هر قسمت مقدار خطا محاسبه می‌شود. با حداقل کردن میزان خطا ساختار بهینه به دست می‌آید. در این قسمت برای حداقل کردن تابع خطا از الگوریتم گرادیان مزدوج<sup>۱۰</sup> بهره گرفته شده‌است. دلیل استفاده از این الگوریتم سرعت همگرایی بالای آن است. [۱۰]

## ۲-۲- شبیه‌سازی و مقایسه نتایج

در این مقاله برای هر کدام از تحلیل‌های مداری بیان شده، با استفاده از نرم‌افزار برنامه‌نویسی Matlab برنامه‌های نوشته شده‌است. برنامه برای حالت کلی  $n$  بخشی نوشته شده و طراحی و بهینه‌سازی به روش حداقل مربعات و با الگوریتم گرادیان مزدوج انجام گرفته‌است. بهینه‌سازی به صورت تابعی از پارامترهای طول و عرض هر یک از خطوط انتقال موجبری معادل SIW انجام می‌گیرد و در انتها از مقادیر بهینه شده برای عرض خطوط موجبری، عرض معادل SIW محاسبه می‌شود. در ادامه سه نمونه پیونده با این روش طراحی شده‌است.

### ۲-۲-۲- پیونده متقارن دو بخشی ۳dB

برای افزایش پهنای باند فرکانسی پیونده خط شاخه‌ای از روش چند بخشی‌سازی استفاده می‌شود. در ادامه یک پیونده متقارن دو بخشی ۳dB طراحی شده‌است. مشخصات و ابعاد فیزیکی به دست آمده از روش حداقل مربعات در جدول (۲) آورده شده‌است.

نتایج شبیه‌سازی روش مدار معادل با نرم‌افزار MATLAB به همراه نتایج روش حل تمام موج با نرم‌افزار HFSS برای پیونده متقارن دو بخشی ۳dB در شکل‌های (۵) و (۶) برای مقایسه آورده شده‌است.

مشاهده می‌شود که در محدوده فرکانسی ۱۳/۵GHz تا ۱۴/۲GHz مقدار پیوند با ۱dB تلرانس، برابر ۳dB و مقدار سمت‌گرایی و تلفات بازگشتی کمتر از ۱۷dB است.

#### جدول (۲): مشخصات و ابعاد فیزیکی پیونده متقارن دو بخشی ۳dB

$N=3, K=101, f_i=13.5(\text{GHz}), f_o=14.5(\text{GHz}), \epsilon_r=3.55, h=0.78(\text{mm})$   
 $C=3(\text{dB})$

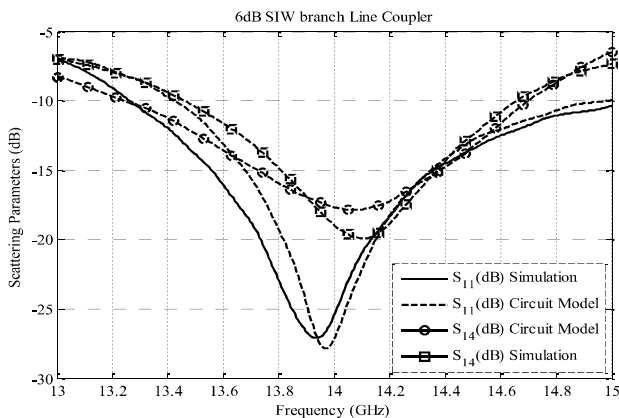
مقدار تابع خطا قبل از بهینه‌سازی: 375.1862

مقدار تابع خطا بعد از بهینه‌سازی: 3.5922

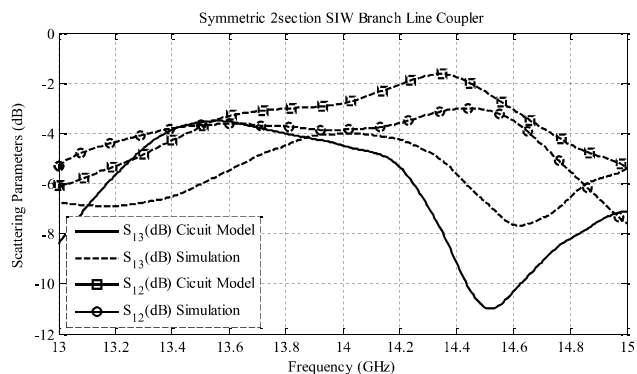
wh1(1)	9.4805(mm)	Z0h1(1)	53.9185 $\Omega$
wh1(2)	8.8544(mm)	Z0h1(2)	50.7359 $\Omega$
wh1(3)	10.1679(mm)	Z0h1(3)	48.3853 $\Omega$
wh1(4)	9.4805(mm)	Z0h1(4)	53.9185 $\Omega$
wv(1)	9.2399(mm)	Z0v(1)	57.1682 $\Omega$
wv(2)	14.3783(mm)	Z0v(2)	30.8748 $\Omega$
wv(3)	9.1637(mm)	Z0v(3)	57.9832 $\Omega$
wh2(1)	9.3704(mm)	Z0h2(1)	54.9 $\Omega$
wh2(2)	9.8548(mm)	Z0h2(2)	50.73 $\Omega$
wh2(3)	10.1666(mm)	Z0h2(3)	48.39 $\Omega$
wh2(4)	9.4805(mm)	Z0h2(4)	53.91 $\Omega$
lh(1)	0.06(mm)		
lh(2)	9.4043(mm)		
lh(3)	9.0845(mm)		
lh(4)	0.06(mm)		
lv	6.9401(mm)		

### ۳-۲-۲- پیونده نامتقارن دو بخشی ۳dB

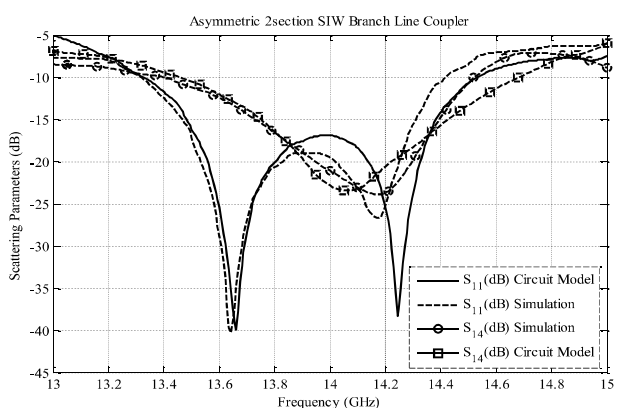
در این قسمت یک نمونه پیونده خط شاخه‌ای دو بخشی نامتقارن ۳dB طراحی و ساخته شده‌است. در این نمونه امپدانس دهانه‌های ۱ تا ۴ به ترتیب برابر ۵۰ اهم، ۶۰ اهم، ۴۰ اهم و ۵۰ اهم می‌باشد. مشخصات و ابعاد فیزیکی به دست آمده از روش حداقل مربعات در جدول (۳) آورده شده‌است.



شکل (۴): پارامترهای  $S_{11}$  و  $S_{14}$  پیونده ۶dB بر حسب فرکانس



شکل (۵): پارامترهای  $S_{12}$  و  $S_{13}$  پیونده متقارن دو بخشی ۳dB بر حسب فرکانس



شکل (۶): پارامترهای  $S_{11}$  و  $S_{14}$  پیونده متقارن دو بخشی ۳dB بر حسب فرکانس

جدول (۳): مشخصات و ابعاد فیزیکی پیونده نامتقارن دو بخشی

۳dB

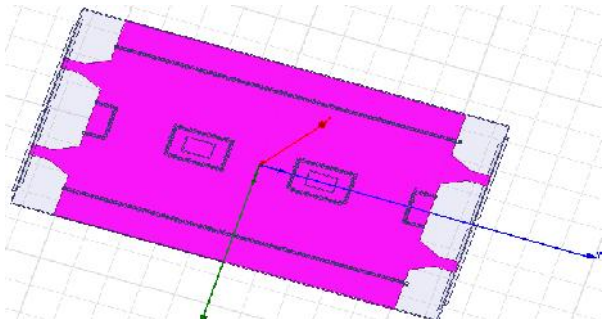
$N=3, K=101, f_l=12.5(\text{GHz}), f_u=14.5(\text{GHz}), \epsilon_r=3.55, h=0.78(\text{mm})$

$C=3(\text{dB})$

مقدار تابع خطا قبل از بهینه‌سازی: 381.0504

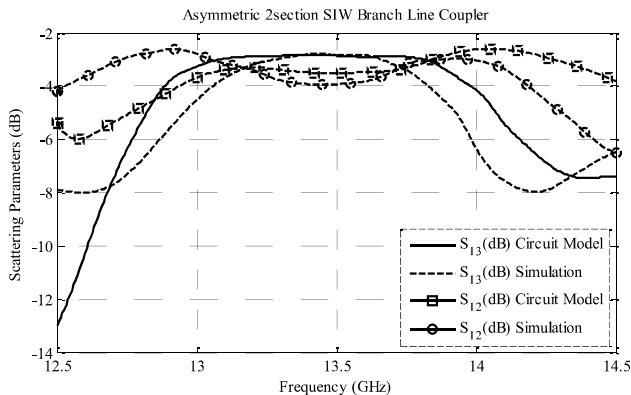
مقدار تابع خطا بعد از بهینه‌سازی: 4.0222

wh1(1)	9.0791(mm)	Z0h1(1)	59.4542 $\Omega$
wh1(2)	9.7178(mm)	Z0h1(2)	52.9419 $\Omega$
wh1(3)	9.7044(mm)	Z0h1(3)	53.0608 $\Omega$
wh1(4)	9.0794(mm)	Z0h1(4)	59.45 $\Omega$
wv(1)	9.7845(mm)	Z0v(1)	53.1578 $\Omega$
wv(2)	12.7343(mm)	Z0v(2)	36.268 $\Omega$
wv(3)	9.7922(mm)	Z0v(3)	53.0882 $\Omega$
wh2(1)	9.0788(mm)	Z0h2(1)	59.4572 $\Omega$
wh2(2)	9.7176(mm)	Z0h2(2)	52.9432 $\Omega$
wh2(3)	9.7043(mm)	Z0h2(3)	53.0621 $\Omega$
wh2(4)	9.0792(mm)	Z0h2(4)	59.4531 $\Omega$
lh(1)	6.6(mm)		
lh(2)	11.3763(mm)		
lh(3)	11.4016(mm)		
lh(4)	6.6(mm)		
lv	7.1974(mm)		



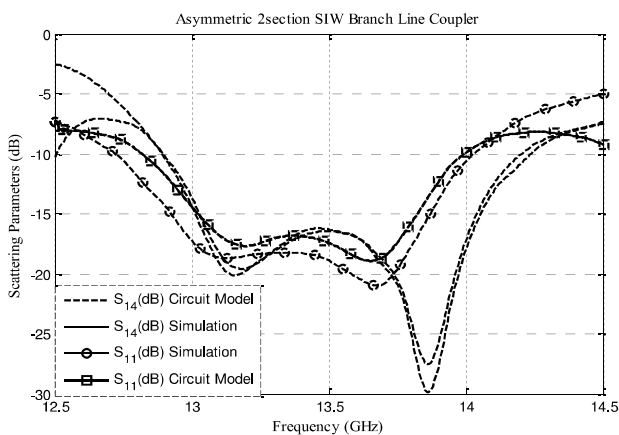
شکل (۷): محیط شبیه‌سازی پیونده دو بخشی نامتقارن ۳dB در نرم-

افزار HFSS



شکل (۸): پارامترهای  $S_{12}$  و  $S_{13}$  پیونده نامتقارن دو بخشی ۳dB

برحسب فرکانس



شکل (۹): پارامترهای  $S_{14}$  و  $S_{11}$  پیونده نامتقارن دو بخشی ۳dB

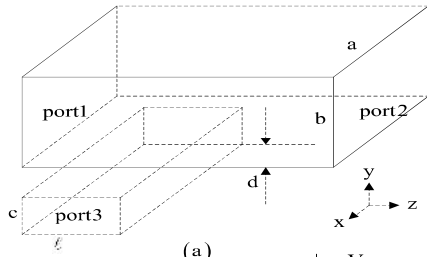
برحسب فرکانس

در هر ۴ دهانه پیونده خط شاخه‌ای، از مبدل های SIW به میکرواستریپ استفاده می‌شود، تا بتوان پیونده را به وسیله متصل کننده‌های SMA از طریق خطوط میکرواستریپ تغذیه کرد. برای طراحی مبدل خط SIW به میکرواستریپ برای چهار دهانه پیونده از روش ارائه شده در مقاله [۱۱] استفاده شده است. نمونه ساخته شده این پیونده و نتایج مربوط به اندازه گیری این قطعه به ترتیب در شکل‌های (۱۰) و (۱۱) نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که نتایج اندازه گیری تطابق خوبی با نتایج شبیه‌سازی دارند.

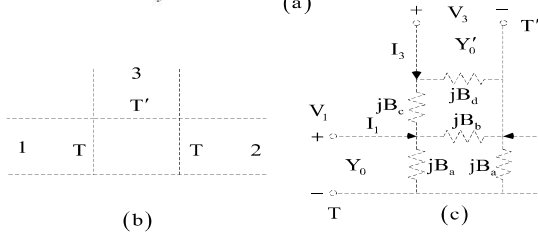
علاوه بر مدل مداری، ساختار در حالت تمام موج با استفاده از نرم افزار HFSS نیز شبیه‌سازی شده است و نتایج به دست آمده از مدل مداری با نمودارهای تمام موج آن مقایسه شده اند تا از صحت تحلیل و مدل ارائه شده اطمینان حاصل گردد. محیط شبیه‌سازی این پیونده در نرم‌افزار HFSS در شکل (۷) نمایش داده شده است.

نتایج شبیه‌سازی پارامترهای پراکندگی برای پیونده نامتقارن دو بخشی ۳dB در شکل‌های (۸) و (۹) نمایش داده شده است. ملاحظه می‌گردد که در باند فرکانسی ۱۲/۸GHz تا ۱۳/۷GHz (ابتدای باند Ku) مقدار تزویج با ۱dB تلووانس، برابر ۳dB و مقدار سمت‌گرایی و تلفات بازگشتی کمتر از ۱۶dB است.

کلیه ی طراحی‌ها و شبیه سازی‌ها روی زیرلایه RO4003 از شرکت Rogers، با  $\epsilon_r = 3.55$  انجام شده است. ضخامت زیرلایه انتخاب شده ۳۱ میلی اینچ، حدود ۰/۷۸ میلیمتر، است و قطر حفره‌های به کار برده شده برای تحقق SIW برابر با ۰/۵ میلیمتر با فاصله مرکز دو دایره‌ی متوالی ۰/۷ میلیمتر می‌باشد.



(a)



(b)

(c)

شکل (۱۲): پیوندگاه T متقارن و مدار معادل آن، (a) پیوندگاه T صفحه

H، (b) سطح مقطع افقی پیوندگاه، (c) مدار معادل

$$\frac{jB_a}{Y_0} = \tanh \frac{\gamma^A \ell}{2}$$

$$\frac{jB_c}{Y_0} = \frac{2\pi^2}{a\gamma^A} \sqrt{\frac{1}{a\ell} \frac{1}{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{\ell}\right)^2 - k^2}}$$

$$\frac{jB_b}{Y_0} = \operatorname{csch}(\gamma^A \ell) - \frac{jB_c}{Y_0} \quad (7)$$

$$\frac{jB_d}{Y_0} = \frac{\gamma^B}{\gamma^A} \operatorname{coth}(\gamma^B a) - \frac{jB_c}{Y_0}$$

$$\gamma^A = \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 - k^2}, \quad \gamma^B = \sqrt{\left(\frac{\pi}{\ell}\right)^2 - k^2}$$

ماتریس پراکنندگی ناپیوستگی در عرض موجبر:

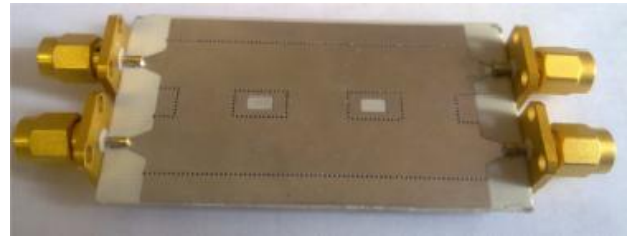
ناپیوستگی موجبری و مدار معادل آن در شکل (۱۳) نمایش داده شده است. برای ناپیوستگی موجبر از عرض کمتر به بیشتر، فقط شماره دهانه‌ها عوض می‌شوند. روابط (۸) در این ناپیوستگی برقرار است [8].

$$B = (S^H) A$$

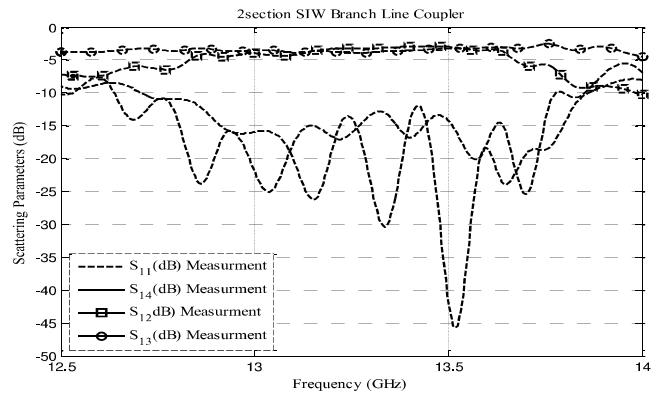
$$S^H = \begin{bmatrix} \frac{k}{\beta_n} - \frac{1}{k\beta_m} & \frac{1}{2} \frac{Y_m}{Y_n} \frac{\beta_m}{k + \frac{1}{\beta_n}} \\ \frac{k}{\beta_n} + \frac{1}{k\beta_m} & \frac{\beta_n - k\beta_m}{k} \\ 2 \frac{Y_m}{Y_n} \frac{\beta_m}{\beta_n + \frac{1}{k\beta_m}} & \frac{\beta_n + k\beta_m}{k} \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$k = \sqrt{\frac{x_2 - x_3}{x_1 - x_0}}, \quad Y_m = \frac{1}{Z_f^V}, \quad Y_n = \frac{1}{Z_f^{IIa}}$$

$$\beta_m = \beta^V, \quad \beta_n = \beta^{IIa}$$



شکل (۱۰): نمونه پیوننده ساخته شده



شکل (۱۱): نتایج اندازه‌گیری پیوننده دوبخشی نامتقارن ۳dB ساخته شده

### ۳- نتیجه‌گیری

در این مقاله پیوننده خط شاخه‌ای با استفاده از تکنیک SIW طراحی شد که از ویژگی‌های خوب مدارهای چاپی و موجبر مستطیلی برخوردار است و برای افزایش پهنای باند فرکانسی پیوننده، از روش چندبخشی‌سازی بهره گرفته شده است. برای این عنصر غیرفعال مدل مداری به دست آورده شد که برای حالت کلی n بخشی، نامتقارن و مقدار پیوند دلخواه است و هیچ محدودیتی روی ساختار ایجاد نمی‌کند و برای بهینه‌سازی تحلیل مداری از روش حداقل مربعات با الگوریتم گرادینان مزدوج استفاده شده است. نمونه‌هایی از حالت تک بخشی ۶dB و دو بخشی متقارن و نامتقارن ۳dB طراحی شد. سپس نتایج حاصل از تحلیل مداری با نتایج تحلیل تمام موج مقایسه شده است. یک نمونه پیوننده دو بخشی نامتقارن ۳dB نیز ساخته و اندازه‌گیری شد.

### پیوست

پارامترهای مدار معادل پیوندگاه T متقارن صفحه H:

پیوندگاه T متقارن و مدار معادل آن، در شکل (۱۲) نشان داده شده است. با فرض انتشار مود اصلی TE<sub>10</sub> در ساختار و صرف‌نظر از مدهای مرتبه بالاتر، روابط (۷) برای ادمیتانس‌های B<sub>a</sub>، B<sub>b</sub>، B<sub>c</sub> و B<sub>d</sub> به دست می‌آید [۹].

$$M_1 = \frac{1}{1 - S_{22}^T S_{11}^H}$$

$$M_2 = S_{11}^H M_1, M_3 = S_{21}^H M_1, M_4 = S_{22}^T S_{12}^H$$

$$S_{11}^{UT} = S_{11}^T + S_{12}^T M_2 S_{21}^T$$

$$S_{12}^{UT} = S_{12}^T S_{12}^H + S_{12}^T M_2 M_4$$

$$S_{13}^{UT} = S_{13}^T + S_{12}^T M_2 S_{23}^T, S_{21}^{UT} = M_2 S_{21}^T$$

$$S_{22}^{UT} = S_{22}^H + M_3 M_4, S_{23}^{UT} = M_3 S_{23}^T$$

$$S_{31}^{UT} = S_{31}^T + S_{32}^T M_2 S_{21}^T$$

$$S_{32}^{UT} = S_{32}^T S_{12}^H + S_{32}^T M_2 M_4, S_{33}^{UT} = S_{33}^T + S_{32}^T M_2 S_{23}^T$$

ترکیب ماتریس‌های پراکندگی دو شبکه ۳ دهانه‌ای  
پیوندگاه T و یک شبکه‌ی دو دهانه‌ای خط انتقال SIW:

باتوجه به شکل (۲)، در قسمت شبکه‌ی عمودی روابط  
(۱۰) برقرار است:

$$b_1 = S_{11} a_1 + S_{12} a_2 + S_{13} a_3$$

$$b_2 = S_{12} a_1 + S_{22} a_2 + S_{23} a_3$$

$$b_3 = S_{13} a_1 + S_{23} a_2 + S_{33} a_3$$

$$a_3 = S_{21} b_3 + S_{22} b_6$$

$$a_6 = S_{21} b_3 + S_{22} b_6$$

$$b_4 = S_{31} a_4 + S_{32} a_5 + S_{33} a_6$$

$$b_5 = S_{32} a_4 + S_{32} a_5 + S_{33} a_6$$

$$b_6 = S_{33} a_4 + S_{33} a_5 + S_{33} a_6$$

با ساده‌سازی روابط بالا می‌توان  $a_6$  و  $a_3$  را برحسب  $a_2, a_1$   
،  $a_4$  و  $a_5$  طبق روابط (۱۱) نوشت:

$$D = S_{21} S_{22} - S_{22} S_{21}$$

$$E = 1 - (S_{21} S_{13} + S_{22} S_{33}) + D S_{13} S_{33}$$

$$a_3 = \frac{\begin{bmatrix} (S_{21} S_{13} - D S_{13} S_{33}) a_1 \\ + (S_{21} S_{12} - D S_{12} S_{33}) a_2 \\ + (S_{21} S_{33}) a_4 + (S_{22} S_{33}) a_5 \end{bmatrix}}{E}$$

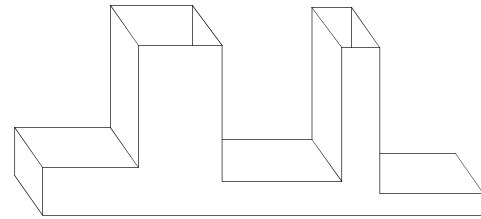
$$a_6 = \frac{\begin{bmatrix} (S_{22} S_{13}) a_1 + (S_{22} S_{12}) a_2 \\ + (S_{22} S_{33} - D S_{13} S_{33}) a_4 \\ + (S_{22} S_{33} - D S_{12} S_{33}) a_5 \end{bmatrix}}{E}$$

به این ترتیب  $b_1, b_2, b_4, b_5$  برحسب  $a_1, a_2, a_4, a_5$  یعنی  
پارامترهای پراکندگی شبکه‌ی ۴ دهانه‌ای، طبق رابطه (۱۲) به  
دست می‌آیند.

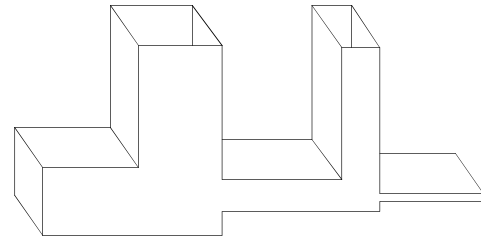
$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_4 \\ b_5 \end{bmatrix} = [S] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} \quad (12)$$

## مراجع

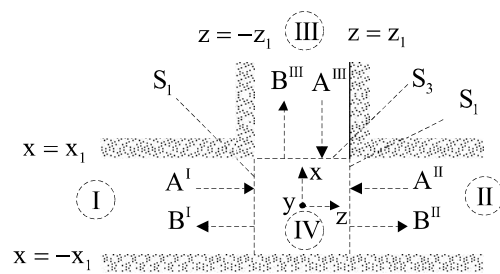
- [1] A. Patrovsky, M. Daigle, K. Wu, " Coupling Mechanism in Hybrid SIW-CPW Forward Couplers for Millimeter-Wave Substrate Integrated



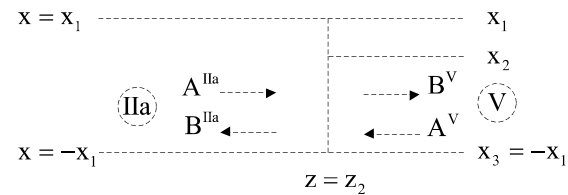
(a)



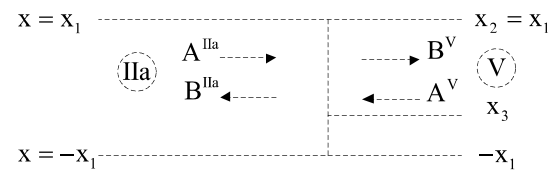
(b)



(c)



(d)



(e)

شکل (۱۳): پیوندگاه موجبری نامتقارن و مدار معادل مربوط به آن،  
(a) از بالا باریک شده، (b) از پایین باریک شده، (c) بلوک ناپیوستگی  
پیوندگاه T متقارن، (d) بلوک ناپیوستگی در عرض موجبر از بالا  
باریک شده، (e) بلوک ناپیوستگی در عرض موجبر از پایین باریک شده  
ترکیب ماتریس پراکندگی پیوندگاه T متقارن و ناپیوستگی در  
عرض موجبر منتج به روابط (۹) می‌شود.

<sup>9</sup> Hybrid ring coupler

<sup>10</sup> Gradient conjugate

- Circuits", IEEE Transactions On Microwave Theory and Techniques, Vol. 56, No. 11, November 2008.
- [2] E. Moldovan, R. G. Bosisio, K. Wu, " W-Band Multiport Substrate-Integrated Waveguide Circuits", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 54, No. 2, February 2006.
- [3] Ch. J. Chen, T. H. Chu, "Design of 60-GHz SIW Short-Slot Couplers", Microwave Conference, 2009. APMC 2009. Asia Pacific , December 2009.
- [4] A. Patrovsky, M. Daigle, K. Wu, "Coupling Mechanism in Hybrid SIW-CPW Forward Couplers for Millimeter-Wave Substrate Integrated Circuits", IEEE Transactions On Microwave Theory And Techniques, Vol. 56, No. 11, November 2008.
- [5] W. M. Abdel Wahab, D. Busuioc, S. Safavi-Naeini, "A Substrate-Integrated-Waveguide (SIW) Quadrature Hybrid-Junction for Low Cost Millimeter-Wave Planar Antenna Array", Antennas and Propagation Society International Symposium , July 2010.
- [6] Fooks E.H., R.A. Zakarevicius, "Microwave Engineering Using Microstrip Circuits", Englewood Cliff, 1990.
- [7] W. Che, K. Deng, D. Wang, Y.L. Chow, "Analytical Equivalence Between Substrate Integrated Waveguide and Rectangular Waveguide", The Institution of Engineering and Technology, 2008.
- [8] F. Arndt, I. Ahrens, U. Papziner, U. Wiechmann, R. Wilkait, "Optimized E-Plane T-Junction Series Power Dividers", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. MTT-35, No. 11, November 1987.
- [9] Tao Y. , Shen Z., "Closed-form Expressions for the Equivalent Circuit Model of H-plane Waveguide T-junctions", Microwaves, Antennas & Propagation, IET, Vol. 4, No. 12, December 2010.
- [10] H. Oraizi and J. Hamedfar, "Optimum Design of Broadband Branch-Line Coupler with Arbitrary Power Division and Impedance Transformation " , International Journal on Wireless & Optical Communications, Vol. 2, No. 2, December 2004.
- [11] Dominic Deslandes, "Design Equations for Tapered Microstrip-to-Substrate Integrated Waveguide Transitions" , Microwave Symposium Design (MTT), May 2010.

زیر نویس ها

- <sup>1</sup> Coupler  
<sup>2</sup> Branch line  
<sup>3</sup> SIW (Substrate integrated Waveguide)  
<sup>4</sup> Microstrip  
<sup>5</sup> Q factor  
<sup>6</sup> Power handling  
<sup>7</sup> Coupled-Line coupler  
<sup>8</sup> Multi-Hole directional coupler

